

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-82567

(P2009-82567A)

(43) 公開日 平成21年4月23日 (2009. 4. 23)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 8/00 (2006.01)	A 6 1 B 8/00	2 G 0 4 7
G 0 1 N 29/24 (2006.01)	G 0 1 N 29/24 5 0 2	4 C 6 0 1
H 0 4 R 17/00 (2006.01)	H 0 4 R 17/00 3 3 0 J	5 D 0 1 9
	H 0 4 R 17/00 3 3 2 B	

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号	特願2007-257783 (P2007-257783)	(71) 出願人	390029791
(22) 出願日	平成19年10月1日 (2007. 10. 1)		アロカ株式会社
			東京都三鷹市牟礼6丁目2番1号
		(74) 代理人	100075258
			弁理士 吉田 研二
		(74) 代理人	100096976
			弁理士 石田 純
		(72) 発明者	佐藤 正平
			東京都三鷹市牟礼6丁目2番1号 アロ
			カ株式会社内
		(72) 発明者	藤井 隆司
			東京都三鷹市牟礼6丁目2番1号 アロ
			カ株式会社内
		Fターム (参考)	2G047 AA12 AC13 CA01 DB02 EA07
			GB02 GB23 GB32
			最終頁に続く

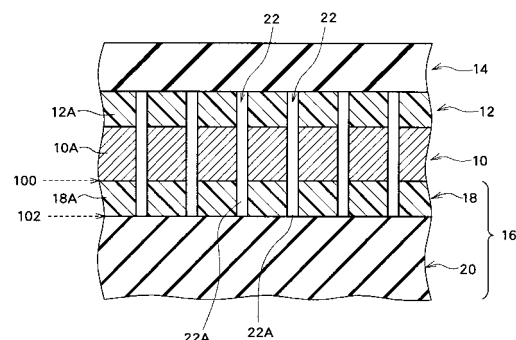
(54) 【発明の名称】 超音波探触子

(57) 【要約】

【課題】アレイ振動子を有する超音波探触子において、バックング層における溝構造部分と非溝構造部分との界面で音響インピーダンスの相違から超音波の反射が生じるという問題があった。

【解決手段】バックング部16は第1バックング層18と第2バックング層20とで構成される。第1バックング部18は切込部分22Aを有する溝構造体として構成されており、第2バックング層20は一様性を有する非溝構造体として構成されている。更に、第1バックング層18における実際の音響インピーダンスと第2バックング層20における実際の音響インピーダンスが実質的に同一となるようにそれぞれの材料の密度等が選択される。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

複数の振動素子からなるアレイ振動子と、

前記アレイ振動子の下面側に設けられた層であって前記複数の振動素子間に存在する複数の分離溝における下端の複数の切込部分を有する溝構造体としての第 1 バッキング層と、前記第 1 バッキング層の下面側に設けられた非溝構造体としての第 2 バッキング層と、で構成されたバッキング部と、

を含み、

前記第 1 バッキング層の実際の音響インピーダンスと前記第 2 バッキング層の実際の音響インピーダンスとが実質的に同一である、ことを特徴とする超音波探触子。

10

【請求項 2】

請求項 1 記載の超音波探触子において、

前記第 1 バッキング層を構成する材料の密度の方が前記第 2 バッキング層を構成する材料の密度よりも大きい、ことを特徴とする超音波探触子。

【請求項 3】

請求項 1 記載の超音波探触子において、

前記第 1 バッキング層中の音速の方が前記第 2 バッキング層中の音速よりも高い、ことを特徴とする超音波探触子。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の超音波探触子において、

前記第 1 バッキング層においては前記各切込部分が垂直貫通溝として存在し、前記各切込部分の底面が前記第 2 バッキング層の上面に相当する、ことを特徴とする超音波探触子。

20

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、生体に対する超音波診断で用いられる超音波探触子の構造に関する。

【背景技術】**【0002】**

超音波探触子には超音波を送受波する超音波振動子が設けられる。超音波振動子としては、複数の振動素子からなるアレイ振動子が周知である。かかるアレイ振動子において、各振動素子間には音響的クロストークを防止するために垂直溝としての分離溝が形成されている。各分離溝は、バッキング部の上面からその表層部にまで達している。バッキング部は、アレイ振動子から背面側へ放射された超音波を散乱、吸収、減衰させるものである。各分離溝がバッキング部の内部まで入り込んでいるのは、バッキング部の表層を媒介とした音響的な回り込みを防止するためである。各分離溝内には通常、目詰め材が充填される。このバッキング部は溝構造区間と非溝構造区間とに大別されるが、従来において、それら全体が単一部材として構成され、つまり同じ材料によって構成されている。

30

【0003】

【特許文献 1】特開平 1 - 291840 号公報

40

【特許文献 2】特開昭 63 - 73942 号公報

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

バッキング部全体として一様の材料で構成されていれば、本来、バッキング部内の各部位において同じ音響インピーダンスとなるはずであるが、実際には、溝構造区間と非溝構造区間との間の水平の境界面上で音響インピーダンスに違いが生じる。つまり、それぞれの区間の構造上の違いから実際の音響インピーダンスが異なり、そこで超音波の反射が生じ、それが多重反射の要因となり、バッキングの機能が低下する。また、超音波探触子の周波数特性を悪化させてしまう。

50

【 0 0 0 5 】

特許文献 1 には溝の深さを調整して上記問題に対処する技術が開示されているが、そのような手法では、溝の深さが定まってしまう、それを所望の深さにできないという問題を指摘でき、また、特定の周波数に対しては良好な性能が得られても、超音波探触子の帯域全体として良好な性能を得られず、具体的には周波数特性が劣化してしまうおそれがある。特許文献 2 には、バックング部を 2 層で構成することが記載されているが、切込部分固有の問題を解決する手段は開示されていない。

【 0 0 0 6 】

本発明の目的は、バックング内での超音波の反射を防止又は軽減することにある。

【 0 0 0 7 】

本発明の他の目的は、良好な周波数特性を得つつバックング内での超音波の反射を防止又は軽減することにある。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 8 】

本発明は、複数の振動素子からなるアレイ振動子と、前記アレイ振動子の下面側に設けられた層であって前記複数の振動素子間に存在する複数の分離溝における下端の複数の切込部分を有する溝構造体としての第 1 バックング層と、前記第 1 バックング層の下面側に設けられた非溝構造体としての第 2 バックング層と、で構成されたバックング部と、を含み、前記第 1 バックング層の実際の音響インピーダンスと前記第 2 バックング層の実際の音響インピーダンスとが実質的に同一である、ことを特徴とする超音波探触子に関する。

【 0 0 0 9 】

部材中の音響インピーダンス z は、一般に、 $z = \rho \cdot c$ によって表現される。ここで、 ρ は密度であり、 c は音速である。よって、 c が一定の仮定の下では、 z は ρ に依存し、その ρ が一定であれば、 z も一定となる。しかし、バックング部内における構造により、実際の音響インピーダンス z は変動する。バックング部においては、複数の切込部分が生じている区間と、そうでない区間とでは構造の相違に起因して音速が異なると考えられる。2 つの区間の境界面で音響インピーダンスが異なると、必然に、超音波の反射が生じ、それはバックング部の機能低下をもたらす。上記構成では、かかる観点に着目し、バックング部を積層化、具体的には 2 層化するものである。つまり、バックング部を、上層且つ溝構造体である第 1 バックング層と、下層且つ非溝構造体である第 2 バックング層と、で構成し、それらの実質的な音響インピーダンスを実質的に整合させることによって、バックング内での不要な超音波の反射を防止又は軽減するものである。これによれば切込部分の深さに格別な制約が伴わず、良好な周波数特性を得られる。各バックング層の材料は実験的に選定でき、あるいは、シミュレーション結果から選定することができる。本発明に係る手法は、1 D アレイ振動子のみならず 2 D アレイ振動子に対しても適用できる。

【 0 0 1 0 】

望ましくは、前記第 1 バックング層を構成する材料の密度の方が前記第 2 バックング層を構成する材料の密度よりも大きい。望ましくは、前記第 1 バックング層中の音速の方が前記第 2 バックング層中の音速よりも高い。望ましくは、前記第 1 バックング層においては前記各切込部分が垂直貫通溝として存在し、前記各切込部分の底面が前記第 2 バックング層の上面に相当する。

【発明の効果】

【 0 0 1 1 】

以上説明したように、本発明によれば、バックング内での超音波の反射を防止又は軽減することができる。あるいは、本発明によれば、良好な周波数特性を得つつバックング内での超音波の反射を防止又は軽減できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 1 2 】

以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。

【 0 0 1 3 】

図 1 には、本発明に係る超音波探触子の要部構成が示されている。この超音波探触子は、ケーブルを介して超音波診断装置本体に接続されるものであり、生体に当接された状態で超音波の送受波によってエコーデータを取り込む送受波器である。

【0014】

図 1 において、アレイ振動子 10 は、本実施形態において 1D アレイ振動子であって、この例では直線的に並んだ複数の振動素子 10A によって構成される。その上側（紙面上方）には整合層 12 が設けられている。整合層 12 は音響インピーダンスの整合を図る層であって、それは複数の整合素子（整合部分）12A によって構成されている。更に、その上側には、音響レンズ 14 が設けられている。この音響レンズ 14 の上面が生体表面に当接される。ちなみに、複数の整合層が設けられる場合もあり、また、2D アレイ振動子においては音響レンズ 14 が設けられないのが通常である。

10

【0015】

アレイ振動子 10 の下側にはバッキング部 16 が設けられている。このバッキング部 16 はアレイ振動子 10 から後方へ放射された超音波を散乱、吸収等する部材である。バッキング部 16 は、本実施形態において 2 層化されており、具体的には、第 1 バッキング層 18 と第 2 バッキング層 20 とで構成されている。それらは図示されていない接着材によって接合されている。

【0016】

第 1 バッキング層 18 は、図示されるように複数の振動素子 10A の配列と同じ配列をもった複数のバッキング要素 18A によって構成されるものである。ここで、符号 22 は複数の振動素子間に設けられる分離溝を表しており、その下端部である切込部分 22A が貫通溝として第 1 バッキング層 18 に存在している。切込部分 22A の底面は以下の第 2 バッキング層 20 の上面の一部に相当する。

20

【0017】

第 2 バッキング層 20 は、第 1 バッキング層 18 の下面側に接合された層であり、第 2 バッキング層は垂直方向及び水平方向の両方向とも一様性を有している。すなわち、第 1 バッキング層は溝構造体として構成され、第 2 バッキング層は非溝構造体として構成されている。それら 2 つが合わさってバッキング部 16 が構成されている。

【0018】

符号 100 はアレイ振動子 10 とバッキング部 16 との間の界面を表しており、符号 102 は第 1 バッキング層 18 と第 2 バッキング層 20 との間の界面を表している。それらの界面 100、102 は図示の例において水平面である。

30

【0019】

本実施形態においては、第 1 バッキング層 18 における実際の音響インピーダンスと第 2 バッキング層 20 における実際の音響インピーダンスが実質的に同一とされている。このため、それぞれの材料の調整が図られている。例えば、密度を操作することにより両バッキング層 18、20 の音響インピーダンスを揃えるようにしてもよいし、音速に影響を及ぼす弾性定数の異なる材料を用いてすなわち弾性定数の操作により 2 つのバッキング層の音響インピーダンスを揃えるようにしてもよい。従来においては、後に図 2 の比較例を用いて説明するように、バッキング部が単に一様性をもった部材として構成されていたが、本実施形態においては、構造上の差異に起因する実際の音響インピーダンスの差異を解消するため、バッキング部 16 を積極的に多層化し、すなわち構造上の差異に基づく音響特性の変化を構成材料の調整によって解消するようにしたものである。その結果、特に界面 102 において問題となる超音波の反射は効果的に防止又は軽減され、バッキング部 16 の本来の機能を良好に達成させることができる。また溝としての切込部分 22A の深さに制約が伴わないため、指向特性及び周波数特性などの観点から所望の深さを決定できるという利点がある。

40

【0020】

例えば、バッキング材料の密度の調整によって音響インピーダンスを実質的に揃える場合、後に説明する図 2 の比較例では溝構造部分の音速が非溝構造部分の音速よりも低くな

50

るため、それを補填するように、溝構成部分に対してより密度の高い材料を選択すればよい。また、先に述べたように弾性定数の高い材料を使って溝構造体についての音響インピーダンスを上げるようにしてもよい。ちなみに、切込部分は振動素子間における音響的なクロストークを防止するために不可欠なものであり、本実施形態においてはそのような不可欠な構造部分を前提としつつも、音響インピーダンスの観点からバッキング部の性能を維持向上させるものである。各素子分離溝には必要に応じて目詰め材が充填される。バッキング材料は例えばゴム系の材料に対して添加材を混入させたものであり、添加材の量又は組成を変えることにより、密度等を操作できる。バッキング部に信号伝送用リードアレイ等が設けられる場合もある。

【 0 0 2 1 】

10

図 2 には、比較例が示されている。なお、図 1 に示した構成と同一の構成には同一符号を付し、その説明を省略する。この比較例においては、バッキング部 2 4 が一様性をもって構成されており、各分離溝の下端部に相当する切込部分 2 2 A はバッキング部 2 4 の上層内に進入している。その結果、界面 1 0 2 の上側の溝構造部分と下側の非溝構造部分とが生じているが、それらは同じ材料で構成され、物理的には一体化されたものである。このような構成の場合、必然的に溝構造部分の音響インピーダンスが下がって、バッキング部 2 4 本来の特性を生じさせることはできなくなる。そこで、図 1 に示したような本発明に係る手法を用いればそのような問題を解消しつつ、しかも周波数特性や指向特性を良好にすることが可能となる。本実施形態に係る手法では、溝の深さを最適化することができるので各種の振動子アセンブリに対してその手法を適用することが可能である。上述した

20

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 2 2 】

【 図 1 】 本実施形態に係る超音波探触子の要部構成を示す断面図である。

【 図 2 】 比較例としての超音波探触子の要部構成を示す断面図である。

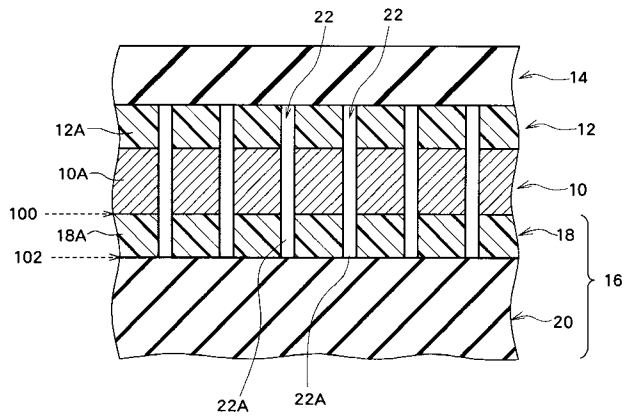
【 符号の説明 】

30

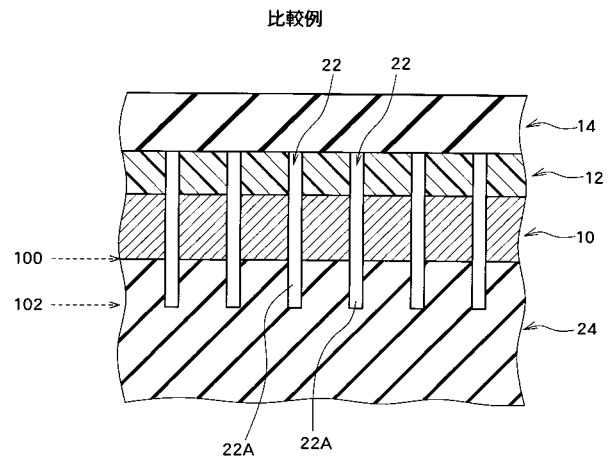
【 0 0 2 3 】

1 0 アレイ振動子、 1 2 整合層、 1 4 音響レンズ、 1 6 バッキング部、 1 8 第 1 バッキング層、 2 0 第 2 バッキング層、 2 2 分離溝、 2 2 A 切込部分。

【図 1】



【図 2】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4C601 EE04 GB03 GB30 GB41
5D019 BB18 FF04 GG06

专利名称(译)	超音波探触子		
公开(公告)号	JP2009082567A	公开(公告)日	2009-04-23
申请号	JP2007257783	申请日	2007-10-01
[标]申请(专利权)人(译)	日立阿洛卡医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	阿洛卡有限公司		
[标]发明人	佐藤正平 藤井隆司		
发明人	佐藤 正平 藤井 隆司		
IPC分类号	A61B8/00 G01N29/24 H04R17/00		
FI分类号	A61B8/00 G01N29/24.502 H04R17/00.330.J H04R17/00.332.B		
F-TERM分类号	2G047/AA12 2G047/AC13 2G047/CA01 2G047/DB02 2G047/EA07 2G047/GB02 2G047/GB23 2G047/GB32 4C601/EE04 4C601/GB03 4C601/GB30 4C601/GB41 5D019/BB18 5D019/FF04 5D019/GG06		
代理人(译)	吉田健治 石田 纯		
其他公开文献	JP5358078B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：为了提供具有阵列换能器的超声波探头，存在由于在背衬层中的凹槽结构部分和非凹槽结构部分之间的界面处的声阻抗的差异而发生超声波的反射的问题。 解决方案：背衬部分16由第一背衬层18和第二背衬层20组成。第一背衬部分18被配置为具有切口部分22A的凹槽结构，第二背衬层20被配置为具有均匀性的无凹槽结构。此外，选择每种材料的密度等，使得第一背衬层18中的实际声阻抗和第二背衬层20中的实际声阻抗基本相同。 点域1

